采购公告

深圳深爱半导体股份有限公司长期采购以下材料（具体名称、规格见以下列表），欢迎有意向供应商洽谈合作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 备注 | 联系人/联系方式 |
| 1 | 5吋单晶片 | 电阻率：45-66 | MCZ/N/<111>/125+0.3 | **采购岗：**陈雪峰  **联系方式：**13632519235  **采购部门负责人：**金春兰  **联系方式：**13502898056 |
| 2 | 5吋外延片 | 外延层：δ20-40μm | N型/100/ SB |
| 3 | 5吋外延片 | 外延层：δ41-50μm | N型/100/ SB |
| 4 | 5吋外延片 | 外延层：δ51-60μm | N型/100/ SB |
| 5 | 5吋外延片 | 外延层：δ61-70μm | N型/100/ SB |
| 6 | 5吋外延片 | 外延层：δ71μm以上 | N型/100/ SB |
| 7 | 6吋外延片 | 外延层：δ20-40μm | N型/100/ AS/SB |
| 8 | 6吋外延片 | 外延层：δ41-50μm | N型/100/ AS/SB |
| 9 | 6吋外延片 | 外延层：δ51-60μm | N型/100/ AS/SB |
| 10 | 6吋外延片 | 外延层：δ61-70μm | N型/100/ AS/SB |
| 11 | 6吋外延片 | 外延层：δ71μm以上 | N型/100/ AS/SB |
| 12 | 框架 | DIP7 151\*139/121\*79 | 材料：铜 | **采购岗：**张蓓倍  **联系方式：**13480191946  **采购部门负责人：**金春兰  **联系方式：**13502898056 |
| 13 | 框架 | SOP7 65\*95/100\*109 | 材料：铜 |
| 14 | 框架 | ESOP8 95\*130 | 材料：铜 |
| 15 | 框架 | SOP8L 8R 80\*80 | 材料：铜 |
| 16 | 框架 | TO-262 | 材料：铜 |
| 17 | 框架 | TO-251(252)-4A | 材料：铜 |
| 18 | 框架 | TO-220FHM2-3L | 材料：铜 |
| 19 | 框架 | YTO-251连头一点 | 材料：铜 |
| 20 | 框架 | TO-220C | 材料：铜 |
| 21 | 框架 | TO-220FM.2-3L(SI) | 材料：铜 |
| 22 | 框架 | TO-220HW CU | 材料：铜 |
| 23 | 塑封料 | DIP7 16\*7.7g | 无卤 |
| 24 | 塑封料 | SOP7 16\*10g | 无卤 |
| 25 | 塑封料 | TO-262 48\*95g | 无卤 |
| 26 | 塑封料 | TO-251/252四排16\*7.5g | 无卤 |
| 27 | 塑封料 | TO-220FP16\*10.2g | 无卤 |
| 28 | 塑封料 | TO-220FP 16\*11.3g | 无卤 |
| 29 | 塑封料 | TO-220半包48\*98g | 无卤 |
| 30 | 塑封料 | TO-220C 48\*110g | 无卤 |
| 31 | 塑封料 | TO-220 48\*102g | 无卤 |
| 32 | 塑封料 | TO-252T-TR-HF | 无卤 |
| 33 | 塑封料 | TO-251单排48\*84g | 无卤 |
| 34 | 正性光刻胶 | I线胶,要求分辨率0.8um，实际可用分辨率0.5um | 胶厚要求：7000-13000 埃 | **采购岗**：李文怡  **联系方式：**13528727257  **采购部门负责人：**金春兰  **联系方式：**13502898056 |
| 35 | 正性光刻胶 | G线胶,要求分辨率1.5um，实际可用分辨率0.6um | 胶厚要求：10000-2000埃 |
| 36 | 光敏聚酰亚铵 | 正性,粘度1500±300CP，固含量  36.0±3.0wt% | 溶剂：γ-丁内酯/乳酸乙酯 |
| 37 | 硫酸 | 4升,CMOS-III或相当级别以上 | 97±1%浓度 |
| 38 | 硫酸 | 200升,CMOS-III或相当级别以上 | 97±1%浓度 |
| 39 | 双氧水 | 4升,CMOS-III或相当级别以上 | 31±1%浓度 |
| 40 | 双氧水 | 200升,CMOS-III或相当级别以上 | 31±1%过氧化氢 |
| 41 | 铝腐蚀液 | 200升,CMOS-III或相当级别以上 | H3PO4冰乙酸:  HNO3:H2O=80:4:3:20 |
| 42 | 正胶显影液 | 200升,UL级或相当级别以上 | 2.38±0.01%四甲基氢氧化铵 |
| 43 | 6：1氟化铵腐蚀液 | 200升,CMOS-III或相当级别以上 | NH4F 34.2±0.5%，HF 5.92±0.2% |
| 44 | 边胶清洗剂 | 4L，50%乙酸丁酯，50%醚 |  |
| 45 | 负胶显影液 | FX-C 2.5L/瓶 | 溶剂油>99% |
| 46 | 负胶漂洗液 | FP-01 2.5L/瓶 | 乙酸丁酯>99.5% |

注：以上材料采购前需进行前期样品验证流程，验证通过后，安排小批量试用；经小批量试用、产品验证、客户送样认证通过后，进行批量采购。